Bauteilmetallographie, Ambulante Metallographie

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Senckenberganlage 10 60325 Frankfurt am Mai DEUTSCHLAND

Zum Thema / Dozenten

Die Bauteilmetallographie ermöglicht als zerstörungsfreies Prüfverfahren Gefügebestimmungen und Oberflächenuntersuchungen unter Vermeidung reparaturauslösender Probeentnahmen. Schleifen, Polieren und Ätzen erfolgen mit tragbaren Geräten direkt am Bauteil, die Gefügebeurteilung am Aufsatzmikroskop oder über Abdrucktechniken. Die wesentlichen Vorteile der Bauteilmetallographie liegen in der nahezu uneingeschränkten Einsatzmöglichkeit, der schnellen Verfügbarkeit des Untersuchungsergebnisses vor Ort und der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens.

Die Erzielung einwandfreier Prüfergebnisse setzt jedoch bei Präparation. Abdrucktechnik und Auswertung bestimmte Arbeits- und Verfahrenstechniken voraus. Das Fortbildungspraktikum will die bestehenden gerätetechnischen Möglichkeiten bzw. die üblichen Arbeitstechniken aufzeigen und über bewährte Arbeitserfahrungen berichten. Insbesondere wird den Teilnehmern Gelegenheit geboten die einzelnen Arbeitsschritte von der Präparation bis zur Auswertung aus den typischen Anwendungsbereichen - Qualitätskontrolle, Abweichungsuntersuchung und Kontrolle von Gefügeveränderungen mit der Betriebszeit - zu erproben.

Das Fortbildungsseminar mit Vorträgen, Erfahrungsaustausch und Demonstrationen wird durchgeführt von Mitgliedern des Arbeitskreises Bauteilmetallographie im Fachausschuss Materialographie der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V.

Die Fortbildungsveranstaltung steht unter der fachlichen Leitung von **Dr. Andreas Neidel,** Siemens AG, Berlin

Weitere Dozenten sind:

Heinz-Hubert Cloeren

Cloeren Technology GmbH, Wegberg

Michael Holztröger Dieter Loog

TÜV Rheinland Werkstoffprüfung GmbH, Köln

Dr. Klaus Ibendorf Dr. Alfred Schaller

Ibendorf & Co. GmbH, Bernau bei Berlin

Joachim Laimmer

Open Grid Europe GmbH, Essen

Prof. Dr. Karl Maile

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Prof. Dr. Pedro D. Portella

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin

Patrick Schüle

Block Materialprüfungsgesellschaft mbH, Berlin

Christina Schwäbl

Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim

Thomas Ullrich

Siemens Energy, Berlin

Matthias Ziegenhagen

ITW Test & Measurement GmbH, Düsseldorf

Ronald Zimmer

AREVA NP GmbH, Erlangen

Teilnehmerhinweise

Die Fortbildungsveranstaltung findet an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, Berlin statt.

Da der Teilnehmerkreis der Fortbildungsveranstaltung auf 24 Teilnehmer begrenzt ist, erfolgt die Registrierung nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Die Teilnahmegebühr bitten wir erst nach Erhalt der Bestätigung unter Angabe des Namens des Teilnehmers und der kompletten Rechnungsnummer auf eines der DGM-Konten zu überweisen.

Informationen zur Zimmerbestellung erhalten Sie mit den Bestätigungsunterlagen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Niels Parusel Susanne Grimm Senckenberganlage 10 D-60325 Frankfurt

Telefon: +49-(0)69-75306-757
Zentrale: +49-(0)69-75306-750
Telefax: +49-(0)69-75306-733
E-Mail: fortbildung@dgm.de
http://www.dgm.de

Teilnahmegebühr für

 DGM-Mitglieder: 1.190,- EURO
 Persönliche DGM-Mitglieder bzw.
 1 Mitarbeiter eines DGM-Mitgliedsinstitutes / DGM-Mitgliedsunternehmens.

DGM-Nachwuchsmitglied (<30 Jahre)*: 595,- EURO

Teilnahmegebühr: 1.290,- EURO

Nachwuchsteilnehmer (<30 Jahre)*: 645,- EURO

* Nachwuchsplätze werden nur vergeben, wenn die Veranstaltung nicht voll ausgelastet ist. Spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten die angemeldeten Nachwuchsteilnehmer eine Mitteilung, ob die Teilnahme möglich ist. Bei großer Nachfrage wird bei der Platzvergabe das DGM-Nachwuchsmitglied bevorzugt.

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:

- Seminarunterlagen
- Pausengetränke
- Mittagessen*
- ein gemeinsames Abendessen* (* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.)

Teilnahmebedingungen:

Mit der Anmeldung werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Bearbeitungsgebühr pauschal 100 Euro. Danach beträgt die Stornierungsgebühr 50% der Teilnahmegebühr. Die Stornierung muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, anderenfalls ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen. In diesem Fall senden wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu. Es ist möglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall besteht nur die Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr. In Ausnahmefällen behalten wir uns den Wechsel von Referenten und/oder Änderungen im Programmablauf vor. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. ausschließlich auf die Teilnahmegebühr.

Fortbildungspraktikum

Bauteilmetallographie, Ambulante Metallographie

DGM



4.-6. Dez. 2013

Berlin

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.

www.dgm.de

Seminarleitung

Dr. Andreas Neidel

Mittwoch

13:00 A. Neidel und P. D. Portella Begrüßung und Einführung

13:15 Demonstrationen und Übungen (Teil I)

- Grundlagen der Präparationstechniken
- · Vorbereitung einer ambulanten Untersuchung: Anforderungen, Gefahren
- Chemikalien, Gefährdungsbeurteilung
- Arbeitsschutz und Ausrüstung (elektrische Geräte, enge Räume, etc.)
- zusätzliche ambulante Prüftechnik (tragbares Lichtmikroskop, Funkenspektrometer zur chemischen Analyse, Härteprüfung)
- Richtlinien und Normung im In- und Ausland
- Qualitätssicherung
- 18:00 Ende des ersten Veranstaltungstages
- 19:00 Erfahrungsaustausch im Rahmen eines Geselligen Abends

Donnerstag

9:00 Demonstrationen und Übungen (Teil II)

- · Ambulante Metallographie an druckbeanspruchten Komponenten und an im Zeitstandbereich betriebenen Bauteilen
- Gefügeabdrücke am Grundwerkstoff, an Stumpfund an Kehlnähten
- Gefügeabdrücke an Fehlern und Rissen
- Gefügeabdrücke an un-, niedrig-, und hochlegier ten vorwiegend ferritischen Stählen
- Gefügeabdrücke an martensitischen Stählen
- Restlebensdauerabschätzung für den Zeitstandbereich
- 12:30 Mittagessen
- 14:00 Demonstrationen und Übungen (Teil III)
- 18:00 Ende des zweiten Veranstaltungstages

Freitag

9:00 Demonstrationen und Übungen (Teil IV)

- · Applikationsbeispiele für ambulante Metallographie bei der zerstörungsfreien Gefügekontrolle großer Gasturbinenbauteile
- · Hochlegierte Stähle, Gusseisen, Nickelbasis-Superlegierungen
- 13:00 Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Bauteilmetallographie, Ambulante Metallographie